# 微細加工を施した金属箔による核沸騰促進に関する研究

萩野 直人\*,村田 圭治\*, 荒賀 浩一\*, 久津輪 武志\*\*

## A study on enhancement of nucleate boiling using metal foil with micro cavity

Naoto HAGINO\*, Keiji MURATA\*, Kouichi ARAGA\*, Takeshi KUTSUWA\*\*

In the immersion cooling method, enhancement of nucleate boiling on the heat transfer surface is important. Conventional researches have shown that the heat transfer performance improves by processing the re-entrant micro cavities on the heat transfer surface. However, it is sometimes difficult to additionally process many micro cavities on a heat transfer surface. In this study, we attempted to promote nucleate boiling on the heat transfer surface using the metal foil which was processed many reentrant micro cavities. Micro cavities on the metal foil are processed by the dies. The micro cavity can be easily installed by the attaching this metal foil to the heat transfer surface. The experimental results show that the metal foil with reentrant micro cavities was prompted nucleate boiling on the heat transfer surface.

Keyword Heat transfer enhancement, Nucleate boiling, Immersion cooling, Re-entrant cavity, Metal foil

#### 1. 緒言

冷却は動力機械や電気電子機器などでは重要な問題で ある。近年は、電子機器の高密度化により熱負荷も大きく なっており、より高い冷却性能が求められている。特に電 気自動車のバッテリーなどは急速充電を行うと、バッテリ ーの内部発熱により急激に温度が上昇し、バッテリー劣化 が生じる」。そのため、さまざまな冷却方法の検討が行わ れているが、その手法の一つとして冷媒が気体に相変化す るときの潜熱を用いて冷却を行う沸騰冷却の研究が行わ れている2)。近年、沸騰冷却法の冷媒としてフッ素系不活 性液体が注目されている。これらは人体に対する毒性が低 く、かつ不導体であり電子部品を浸漬させることができる。 そのため、電子部品の浸漬冷却に用いられ、電気自動車用 バッテリーの冷却などへの適用も期待されている。浸漬冷 却法において伝熱面における核沸騰を促進させれること ができれば、より多くの熱が発熱体より奪われて伝熱性能 が向上する。この核沸騰は、伝熱面に存在するわずかなく ぼみに捉えられた沸騰核から成長していく。そのため、伝 熱面の表面性状により沸騰による気泡の発生量が異なる。

\*近畿大学工業高等専門学校

総合システム工学科 機械システムコース \*\*株式会社 安永 このような伝熱面の表面性状による核沸騰促進の研究が 古くから行われている<sup>3)</sup>。例として伝熱面に再挿入くぼみ (リエントラントキャビティ)を加工することによって、 核沸騰が促進され伝熱性能の向上することが知られてお り、実際に商品化もされている<sup>4)</sup>。一方、このようなリエ ントラントキャビティを表面に加工する場合、材質や形状 によって困難となる場合がある。仮に、伝熱面がステンレ スのような難加工材である場合、微細な構造をその表面に 加工するのは困難である。また、伝熱面が複雑な形状をし ている場合も加工は困難となる。

金属箔に微細なキャビティを金属箔に加工し、その箔を 発熱体に貼り付けることによって冷却効率を向上させた 例がある<sup>5</sup>。このような金属箔を発熱体に貼り付けること によって様々な材質や形状に対応できるようになる。一方 このようなマイクロキャビティを施した金属箔による沸 騰促進の優位性については不明な点も多い。

そこで本研究では、リエントラントキャビティを加工した 伝熱促進金属箔を発熱体に取り付け、核沸騰促進による 伝熱性能向上の検証を行った。

### 2. 実験装置および実験方法

実験装置の概略図を Fig.1、示す。実験装置は冷却水循環 装置、テストセクション、温度コントローラ、計測用マル

チメータ、大気圧計およびデータ処理用コンピュータから 構成される。テストセクションの下部には図に示す様に、 加熱ユニットが設置されている。テストセクション内には 冷媒としてフッ素系不活性液体の NOVEC7000(3M 社製) が注入されている。この冷媒の沸点温度は1気圧のもとで 34℃である。また、テストセクション内には冷媒温度調整 用ヒーター、凝縮管、温度測定用熱電対が設置されている。 沸騰伝熱面において冷媒が沸騰し、沸騰伝熱面にて。加熱 ユニットは、テフロンと真鍮ブロックで構成され、真鍮ブ ロックの上端面は直径 20mm の沸騰伝熱面となっている。 真鍮ブロック下部の側面にはマイクロヒーターが巻かれ ており、マイクロヒーターの電源電圧を調整することによ り、沸騰伝熱面における熱流束を調整した。また、加熱ユ ニットからの熱損失を抑制するために、その外周にセラミ ックファイバーを巻きつけた。真鍮ブロックには沸騰伝熱 面から下方 x=7mm、13mm、19mm の位置に直径 0.5mm の シース K 型熱電対を設置し、各位置における真鍮ブロッ クの軸中心温度 Tを測定した。計測に用いたデータロガー 34970A(Agilent 製)であり、熱電対を直接接続して温度を計 測することが出来る。データロガーで計測したデータは GP-IB を介して計測用 PC に取り込まれる。

沸騰伝熱面における熱流束 q は、真鍮の熱伝導率 λ と計 測された真鍮ブロック内の各点の温度より温度勾配 dT/dx を求め、式(1)から算出した。

$$q = \lambda \frac{dT}{dx} \tag{1}$$

ここで真鍮の熱伝導率は $\lambda = 121 W/(m \cdot K)$ とした<sup>9</sup>。 沸騰伝熱面における熱伝達率  $\alpha$  は式(2)に示すように沸騰 伝熱面熱流束 qを壁面過熱度  $\Delta T_s$ で除して算出した。

$$\alpha = \frac{q}{\Delta T_s} \tag{2}$$

ここで、壁面過熱度  $\Delta T_s$  は式(3)に示す様に、伝熱面温度  $T_w$  と飽和温度  $T_s$  との差である。

$$\Delta T_s = T_w - T_s \tag{3}$$

伝熱面には Fig.2 に示すように、リエントラント型のマ イクロキャビティが加工された厚さ 0.02mm のアルミ箔 (以下、伝熱促進金属箔とする)<sup>¬</sup>を、半田を用いて接着 した。伝熱促進金属箔は、Fig.2 (b)に示す様な穴開き円錐 突起が加工され、真鍮ブロックに貼り付けることでキャビ ティを形成する。キャビティの配置は Fig.2(c)のように格 子状になっており、本研究では使用した金属箔は対角ピッ チが 640μm と 480μm であり、480μm の方がキャビティの 配置密度が高い。伝熱促進金属箔による効果を検証するた め、金属箔を取り付けない平滑面についても同様の実験を 行なった。



Fig.1 Schematic of experimental apparatus



(a) schematic view of heat transfer surface



Fig.2 Heat transfer promotion surface

実験方法は、加熱ユニットに取り付けたヒーター電源の 電圧を変更して加熱ユニットに供給される熱量を変化さ せた。加熱ユニットの真鍮ブロック内の各部温度がほぼー 定になったとき、すなわち温度が時間変化に変化しない定 常状態となった値を用いて熱流束を算出した。各点のサン プリング周期は 5min とした。また、テストセクション内 圧力は大気圧とした。

### 3.実験結果および考察

Fig.3 に実験結果の一例を示す。ただし、ヒーター供給熱 量を図に示すように階段状に減少させていった場合の結 果である。ここで、 $T_1 \sim T_3$ は $x_1 \sim x_3$ の位置における真鍮ブ ロック内温度であり、 $T_r$ は冷媒温度である。実験において は、ヒーター供給熱量を変化させた後、真鍮ブロックの温 度がほぼ一定になったとき、すなわち温度が時間変化に変 化しない定常状態となってから加熱ユニットへの供給熱 量を変更した。実験中は図に示すように冷媒温度は冷媒沸 点温度の 34℃でほぼ一定であった。



Fig.3 Example of experimental result

加熱ユニット内の真鍮ブロックの軸方向中心における 温度分布の一例を Fig.4 に示す。ただし、ヒーターからの 供給熱量を Q =7.2W とした場合である。ここで x は鉛直 下向に沸騰伝熱面からの距離である。平滑面の場合は、伝 熱促進金属箔が貼り付けられた場合より、温度が高い。こ のとき、冷媒温度は沸点温度である 34℃であった。したが って、平滑面のほうが冷却されていない、つまり熱移動量 が少ないことを示している。このとき、平滑面および伝熱 促進金属箔のいずれも、温度分布はほぼ線形であることが 分かる。よって温度勾配 dT/dx は計測結果より得られた一 次近似式の傾きとした。また、伝熱促進面の温度 Twは、真 鍮ブロック内の温度分布がほぼ線形と仮定し、計測値から 外挿した。



Fig.4 Temperature distribution in heat unit when input power supply is 7.2W

Fig.5 には計測結果より求めた熱流束を示す。ここで図 中のプロット○は平滑面、□は 640µm の伝熱促進金属箔を 用いて、加熱ユニットへの供給熱量をステップ状に増加さ せた場合、■は同じ伝熱促進金属箔を用いて、加熱ユニッ トへの供給熱量をステップ状に減少させた場合である。平 滑面に比べ、伝熱促進金属箔を貼り付けた場合、平滑面に 比べ、低過熱度においても熱移動が発生している事が分か る。また同じ加熱度においては、金属箔を取り付けた方が、 熱流束が増加している。Table 1 にはほぼ同じ過熱度にお ける熱流束の違いを示す。金属箔を貼り付けた場合、平滑 面に比べ熱流束が約6倍となった。よって、金属箔の設置 により伝熱性能が向上していることが分かる。平滑面では くぼみが少なく、それを基にして沸騰核となる気泡が成長 しにくい。そのため、過熱度が大きくなっても伝熱面での 沸騰が発生しづらく、熱流束が大きくならない。一方、伝 熱促進金属箔を貼り付けた場合、表面のキャビティに気泡 が取り込まれ易く、それをもとに沸騰が維持されていると 考えられる。



Fig.5 Boiling curve (refrigerant is Novec7000)

Table 1Heat flux			
	Super heat $\Delta T^{s}$ [K]	Heat flux q [kW/m <sup>2</sup> ]	
Smooth surface	6.36	3.8	
640µm foil	6.48	24.56	

640µmの金属箔では、供給熱量を階段状に増加させた場合と減少させた場合では、熱流束の値に差があるように見られる。供給熱量を増加させた場合のデータの詳細をFig.6 に示す。図中の各プロットは実験日別で整理している。ここで、図中の破線は入熱量をステップ状に減少させた場合のデータから求めた近似曲線である。

実験日時によって近似曲線に近い場合と、近似曲線から 離れる場合と2パターンに分かれていることが分かる。一 方、熱量を減少させた場合は、このようなばらつきは見ら れなかった。熱量を増加させていった場合、実験開始後は ヒーター供給熱量が少ないため、気泡発生点が形成されに くく、その生成が確率的であるためと考えられる。そのた め、気泡発生点が多く生じた場合は熱流束が大きくなり、 気泡発生点の生成が少ない場合は熱流束が低下する。一方、 供給熱量が減少させた場合、実験開始時では供給熱量が多 いため、十分に気泡発生点が生じている。そのため、熱量 を減少させたとしても、すでに生じている気泡発生点を基 として沸騰が継続されるため、熱流束は低下せず、ばらつ きが少なくなると考えられる。いずれの場合も平滑面に比 べ、熱流束は増加しているだけでなく、より過熱度が低い 場合でも熱の移動が多く生じている。これは、金属箔があ る場合では、その表面にあるキャビティに気泡が取り込ま れやすく、平滑面に比べて気泡発生点を維持し易いためと 考えられる。



Fig.6 Boiling curve (refrigerant is Novec7000)

次に 480µm の金属箔を取り付けた場合の熱流束を Fig.7 に示す。ただし、図中の結果はいずれも供給熱量を階段状 に減少させていった場合である。640µm に比べ、480µm の 金属箔では熱流束が大きくなっていることが分かる。Table 2 には、480µm の熱流束の一例を示す。熱流束は平滑面の 約 10 倍、640µm の約 1.6 倍となっている。これは、480µm の方がキャビティの配置密度が大きいため、気泡発生点が より多く形成されていることが要因と考えられる。



Fig.7 Boiling curve (refrigerant is Novec7000)

Table 2	Hoot flux
Table 2	неат пих

	Super heat $\Delta T_s[K]$	Heat flux q [kW/m <sup>2</sup> ]
480µm foil	6.39	40.74

次に伝熱面における熱伝達率を求めた。その結果をFig.8 に示す。伝熱促進金属箔を取り付けた場合、過熱度が小さ い場合でも熱伝達率が低下していない、つまり沸騰が促進 されていることがわかる。



Fig.8 Relationship between heat transfer coefficient and superheat

#### 4.結言

本研究では発熱体の熱伝達面に核沸騰促進金属箔を取 り付け、核沸騰を促進させることにより熱伝達性能を向上 させることを目的としその検証を行った。その結果、伝熱 促進金属箔を取り付けることによって核沸騰を促進させ、 伝熱性能を大幅に向上させることが分かった。また,キャ ビティの配置密度が大きい方が、熱流束が大きくなること が分かった。

#### 参考文献

- 川和田 達也,渡辺 亮,"充電時の冷却による EV 用 リチウムイオンバッテリーの劣化抑制:バッテリーの 劣化に起因する余剰コストと冷却に要する電気料金 に 基づくトータルコストの評価",自動車技術会論文 集, Vol.47, No.1 (2016), pp. 133-137.
- Van Gils, R.W., Danilov, D., Notten, P.H.L., Speetjens, M.F.M. and Nijmeijer, H., "Battery thermal management by boiling heat transfer. Energy Conversion and Management", 79 (2014), pp.9-17.
- 藤田恭伸,西川兼康,大田治彦,日高澄具,"核沸騰熱伝 達に及ぼす表面粗さの影響に関する研究",日本冷凍 空調学会論文集 B 編, Vol.48, No.432 (1982), pp. 1528-1538.
- 中山恒, 大黒崇弘, 桑原平吉, 柿崎公男, "高性能伝熱 面「サーモエクセル」",日立評論,Vol.57, NO.8(1975-8), pp. 637-640.
- 5) 村田圭治, 荒賀浩一, 高崎征輝, 長谷浩一, 久津輪武史, "三次元微細構造を有するアルミ箔を半田付けした核 沸騰促進面の性能評価", 近畿大学工業高等専門学校 紀要 Vol.8 (2015), pp.37-39.
- 6) 柏原利雄, "伝熱工学", 裳華堂, (1994).
- (株)安永, "伝熱部材および伝熱部材の製造方法", 特 開 2016-50748, 2016-04-11.